

您现在的位置: 首页>新闻中心>学术活动

SolidWorks技术交流会

2010年04月06日 人教处 浏览次数



4月1日下午, 由上海微系统所研究生会学术部组织的“SolidWorks技术交流会”在上海微系统所举行。

来自上海雷瓦信息技术有限公司(Lawa Technology)的资深SolidWorks工程师应邀到会, 并就SolidWorks的产品构架和主要特点进行了介绍。交流会的重点在于与微系统所师生的实际科研相结合, 讲解如何利用SolidWorks进行期间的瞬态和稳态热分析、材料的疲劳分析、振动模态分析和线性动力学分析。与会师生就技术上碰到的问题与困难同工程师进行了深入的交流, 并且共同剖析了常见的应用案例。工程师还将SolidWorks与大家熟知的另一款力学分析软件ANSYS进行了比较, 突出了其在建模领域的优势。

上海雷瓦信息技术有限公司是SolidWorks在中国地区的一级代理商。技术工程师均通过CSWP、CSWT、CSWI、CCSTC、CPDME认证证书等专业技术资质认证, 并对中国制造企业的信息化建设具有丰富的实践经验。

此次专利交流会上海微系统所研究生会学术部的例行学术活动之一。旨在加强交流, 以解决所内研究生在科研工作中的实际问题和需求。